トピックス

シリコン熱酸化膜中の SiO2 結晶相

志村 考功,梅野 正隆

大阪大学大学院工学研究科物質•生命工学専攻*

The Crystalline SiO₂ in the Thermal Oxide Layers on Si Substrates

Takayoshi SHIMURA and Masataka UMENO

Department of Material & Life Science, Graduate School of Engineering, Osaka University

In the X-ray diffraction patterns from thermal oxide thin films on Si(001), (111), and (110) wafers, very weak diffraction peaks are observed on the low angle side of the CTR scattering from the 111 Bragg points. The intensity of the extra peak depends on the thickness of the oxide layer and it disappears when the oxide layer is removed by etching in HF solution. The intensity profile along the CTR scattering shows the Laue-function-like oscillation pattern near the extra peak, of which period corresponds to the inverse of the film thickness. The angular width of the peak perpendicular to the CTR scattering is the same order of magnitude as that of the CTR scattering from the substrate. These results indicate the existence of the crystalline SiO_2 phase having an epitaxial relation-ship with the substrate in the amorphous oxide layer.

1. はじめに

マイクロエレクトロニクスデバイスの分野で, シリコンが基板材料として最も広く用いられてい る基本的な理由の一つは,化学的にきわめて安定 な酸化膜をウエハー上に形成できることである。 Siデバイスにおいて酸化膜は,高絶縁性,高安 定性のため,キャパシターやゲート絶縁膜などと して,多岐にわたって重要な役割を果たしてい る。最近ではデバイスの微細化が進み,用いられ る酸化膜が10 nm あるいはそれ以下になりつつ ある。21世紀初頭に市場に登場すると期待され ている1 Gbit DRAM では,用いられるゲート酸 化膜の厚さは5 nm 程度と予想されている。これ は SiO₂ 分子が16層程度の厚みでしかない。この ような状況で良質の酸化膜を得るためには,原子 レベルで SiO₂ 酸化膜の形成を制御する必要があ る。

シリコンの酸化過程は、古くから精力的に調べ られているにもかかわらず、そのメカニズムは完 全にわかっているとは言い難い。その主な原因と して、酸化が埋もれた界面で起こることが挙げら れる。近年、種々の分析機器の発達によりその知 見は増しつつあるが、依然として多くの問題が残 されている。その原子構造についても種々の説が ある。膜はアモルファス SiO₂ であるが界面近傍 に何らかの遷移領域が存在する、というのが一般

* 大阪大学大学院工学研究科物質・生命工学専攻 〒565 吹田市山田丘 2-1 TEL 06-879-7282 FAX 06-879-7282 e-mail shimura@prec.eng.osaka-u.ac.jp

(C) 1997 The Japanese Society for Synchrotron Radiation Research

的である。しかし、その遷移領域にトリジマイ ト、クリストバライト、あるいはコーサイトなど の結晶質 SiO₂ が存在するという報告がある一方 で、結晶質は存在しないという報告もあり、その 見解は一致していない¹⁻⁵⁾。酸化膜の構造を知る ことは、原子レベルでの酸化機構の理解に不可欠 であり、それだけに今後電子デバイスの微細化に 伴い、より良質な酸化膜の需要が高まるにつれ、 結晶相の有無、界面構造等を明らかにすることは 重要となってくる。

X線回折法は,バルク物質の結晶構造を解析 するのには非常に有効な手段である。しかし、こ の方法が表面の構造の研究に用いられることはあ まりなかった。その主な理由は、X線は物質と の相互作用が非常に小さいため、表面からの散乱 が弱く測定が困難であったからである。ところが 現在では,放射光という高輝度光源の出現によ り、今まで測ることのできなかった表面からの X線の散乱を測定できるようになった。一旦, 表面からの散乱を測定できるようになれば、今ま で欠点であった物質との相互作用が小さいという ことが、逆に表面構造解析手法としての注目すべ き特長となっている。即ち、解析には一回散乱だ けを考えるだけで良い運動学的回折理論を用いる ことが可能であり、定量的な解析を容易に行うこ とができるうえ、吸収が少ないことから埋もれた 界面の情報を試料を破壊することなく得ることが できる。これらの特徴により、不確定な要因が少 ない、非常に信頼性の高い結果を得ることができ Z^{6,7)}

我々はこの様な特徴を生かして,シリコンの熱 酸化膜の構造を X 線を用いて調べてきた。その 結果,結晶相が界面近傍だけでなく,酸化膜全体 に広く分布しているということを示す実験結果を 得ることができた⁸⁻¹²⁾。これは,今まで非晶質と 考えられてきた酸化膜の描像とは大きく異なって おり非常に注目すべき結果である。また,(100), (111),(110)面のそれぞれの結果を総合すると, 酸化膜中結晶相の構造は,基板シリコン結晶のシ リコン原子とシリコン原子の間に酸素原子が入 り,面内方向には格子整合し,表面垂直方向に約 2倍に延びた構造であることが予想される。つま り,基板の構造が酸化膜の構造に反映していると 考えられる¹³⁻¹⁵⁾。このことは,Si 熱酸化膜に関 する多くの実験結果が,面方位依存性を示すこと と関連し大変興味深い。ここでは,このような構 造モデルを建てるに至った過程を概説したい。

2. $SiO_2/Si(001)$

2.1 実験事実

酸化膜中に結晶相が広く分布しているというモ デルの元になった X 線回折実験事実をまとめる と以下のようになる。ここでは,試料として, CZ,p型,Si(001)ウエハーを900℃で DryO2 熱 酸化により作製したものを用いた場合の結果を示 すが,結晶種類や酸化条件による本質的な変化は 認められない。測定には高エネルギー物理学研究 所放射光実験施設 BL-4C の結晶分光型 6 軸回折 計及び BL-18B の巨大分子用ワイセンベルグカ メラを用いている。

- 熱酸化した Si(001)ウエハーからの X 線散 乱強度分布において、逆空間の 1, 1, 0.45近 傍に、新しい peak が観測された。我々はこ れを extra peak と呼んでいる(図 1)。逆空 間の他の場所についても測定を試みたが、今 のところ、1, 1, 0.45以外では新しい peak は 観測されていない。
- extra peak の強度は, 膜厚が厚い程強く, エッチングにより膜を取り除けば消えてしま う(図2, 図5)。
- extra peak は, CTR (Crystal Truncation Rod) 散乱上に正確に乗っているスポット状 の散乱であり,アモルファス相からのハロー パターンとは異なる(図3)。
- 4. extra peak の面内方向の幅は CTR 散乱と 同程度である(図 4)。



Figure 1. Schematic representation in reciprocal space around the 111 Bragg points of $SiO_2/Si(001)$ Sample.



Figure 2. Intensity distributions of the CTR scattering elongated from the 111 Bragg point. Solid circle for the sample of 700 Å thickness. Open circle for the sample where the thermally oxidized layer was removed by etching with HF.

 extra peak は、表面法線方向にラウエ関数 的な強度分布を持つ。またその周期は酸化膜 厚の逆数に対応している(図5)。

2.2 モデルの構築

前節で述べた extra peak は,酸化膜をエッチ ングで除去すれば消えてしまうことから,酸化膜 からの散乱であると考えることができる。酸化に よる基板結晶の表面近傍での歪みの効果の可能性 もないわけではない。しかし,図5で見られるよ うに,非常にはっきりした強度振動が観測されて



Figure 3. Oscillation photograph taken around the 111 Bragg point from the $SiO_2/Si(001)$ sample using an imaging plate detector.



Figure 4. Intensity profiles perpendicular to the CTR scattering. (a) for the CTR scattering at 0, 0, 0.9, (b) for the extra peak at 0, 0, 0.485.

いる。この様な振動は、かなりはっきりとした 2つの界面からの散乱の干渉でなければならず、 基板結晶の歪みが、基板内部において、ある境界



Figure 5. (a) Intensity distributions along the CTR scattering around the 111 Bragg point. (b) the enlargement around the extra peak. Solid and open circle represent the samples with oxide thickness of 250 and 112 Å, respectively. Solid curves show the model calculations.

を境に突然消えてしまうとは考えにくい。また、 アニール処理を施しても extra peak は基本的に は変化しないことからも、この peak は酸化膜か らの散乱と考えても良いであろう。

extra peak は、00L ライン上、いわゆる specular line 上ではなく、11L ライン上に観測された。 結晶構造を持たない薄膜が層状に積み重なった時、 00L ライン上に散乱ピークが観測されることが あるが、それ以外の場所にピークが観測されるこ とはない。これは、extra peak が結晶相からの 散乱であることを意味している。

上述したことから, extra peak を酸化膜中の 結晶相のブラッグ散乱であると考えると, その結 晶の大きさは extra peak の幅から見積もること ができるはずである。通常, X 線回折において は,結晶のサイズが微粒子の様に小さくなると,

そのブラッグ散乱の幅は結晶のサイズの逆数に対 応して広がる。ところが, extra peak の幅は, 面内方向については基板結晶からの散乱である CTR 散乱と同程度に狭い。また、法線方向につ いては、膜厚の逆数に対応した周期を持つラウエ 関数的な強度分布になっている。これらの特徴 は、結晶性の薄膜からの散乱と酷似しており、単 純に考えれば、酸化膜全体が結晶であると言うこ とになる。しかし、この様なことは他の手法によ る実験結果からは考えにくく、また、観測された extra peak の強度は、膜全体が結晶であると考 えるには弱すぎる。そこで, extra peak の面内 方向の幅が狭く,かつ法線方向には膜厚の逆数に 対応した周期を持つラウエ関数的な強度分布を持 ちながら, extra peak の強度は十分弱くなる様 なモデルを考えなければならない。そこで提案さ れたのが、SiO2の微結晶が基板とエピタキシャ ルな関係を保ちながら酸化膜中に広く分布してい るというモデルである。酸化膜中に微結晶がラン ダムに存在すれば、それらからのブラッグ反射は その大きさの逆数に対応して広がってしまう。し かし, 微結晶が基板とエピタキシャルな関係を保 つことにより、微結晶同士がたとえ離れていても それぞれの微結晶からの散乱は in-phase で干渉 し、鋭い反射になると考えられる。一方で、その 強度は微結晶の量によって決まることになる。

2.3 結晶の構造

次に問題になるのが結晶構造である。通常の構 造解析では、数百、数千ものブラッグ反射の位置 と強度が測定される。しかし、今回測定されてい る独立なブラッグ反射はただ一つであり、通常の 構造解析は不可能である。そこで、我々ができる ことは、ある構造を仮定したときに、そのモデル が我々の測定した実験結果を満足するかどうかを 確かめることである。最低限満足しなければなら ないことは、1、1、0.45近傍にブラッグ反射を持 つ構造でなければならない。そこで、Ourmazd 等によるトリジマイド型構造²⁾や Hane 等による クリストバライト型構造⁴⁾など,今までに SiO₂/ Si(001)の界面遷移層での SiO₂ 結晶構造として 提案されているものについて調べた⁸⁾。それらの なかで最も良い結果を示したのが,Hattori等の 論文¹⁶⁾に描かれていた擬クリストバライト構造 である。図6にその構造を示す。シリコン原子と シリコン原子の間に酸素原子が入り込んでおり, 面内の格子定数は基板のシリコン結晶と整合して おり,法線方向に約2倍に延びた構造になって いる。この構造は,立方晶が正方晶に歪んでいる ということを除けば,基本的にはβ-クリストバ ライト構造と同じである。しかし,ボンド間角度



Figure 6. Pseudo-cristobalite structure of the crystalline SiO_2 on the Si(001) substrate. O atoms are located between silicon atoms. The lattice spacing perpendicular to the interface is approximately twice as that of the Si substrate, while the lattice is fitted to the substrate at the interface.

は,β-クリストバライト構造とは大きく違って おり不自然さは避けられない。我々としては,こ の構造に固執するわけではないが,今まで試みて きた構造の中では,次節で示す点から見ても,こ の構造が最も良く実験データを再現できるもので あるといえる。

2.4 実験データの再現

擬クリストバライト構造を持つ微結晶が,基板 とエピタキシャルな関係を保ちながら,酸化膜中 に広く分布しているというモデルを仮定して, extra peak を含む CTR 散乱の強度分布を計算し たものが,図5に実線で示されている。観測結果 を非常に良く再現していることがわかる。そこで 用いられたパラメータ等についての詳細は文献⁹⁾ を参照して頂きたい。最小二乗法によって得られ たパラメータから,酸化膜中の微結晶は,界面で 約10%の占有率であり,界面から離れるに従っ て徐々に減少するという結果が得られる。これら から酸化により SiO₂の結晶相が界面にできる が,酸化が進み界面が進行するにつれ,残された 結晶相は次第にアモルファス構造へと緩和してい ることが推測できる。

ー旦パラメータが決まれば、それを用いて微結 晶の他のブラッグ反射の強度を計算することがで きる。それを示したのが表1である。指数は、シ リコン基板の指数で表してある。全体の散乱強度 と共に、微結晶、基板からの寄与をそれぞれ強度 で示してある。ここに示されていない反射(例え ば、0,0,0.45などの低角の反射)は、擬クリス トバライト構造の禁制反射に当たるので表からは 除いてある。この表からも1,1,0.45近傍の反射 が最も観測されやすい反射であることがわかる。 この計算の中には考慮しなかったが、微結晶中の 原子の結晶性の乱れを考慮すれば、比較的値の大 きな 0,0,3.6近傍等の高次の反射における微結晶 からの散乱の寄与は、表1よりさらに小さくな る。実験において、1,1,0.45近傍以外のブラッ

Table 1. Intensities of Bragg reflections from crystalline SiO_2 calculated by using the parameters of the least-squares fitting.

h	k	1	I (total)	I (SiO ₂)	I(CTR)
0	0	3.60	1863	825	225
1	1	0.45	4280	3608	119
1	1	3.15	73	591	311
1	1	4.05	11	6	1
2	0	0.90	33	24	1
2	0	4.50	6	5	1
2	2	0.90	18	20	1
2	2	1.80	21	17	1
2	2	2.70	7	2	2
2	2	3.60	648	166	167
2	2	4.50	25	3	11
3	1	0.45	196	49	64
3	1	1.35	436	161	144
3	1	2.25	30	67	.8
3	1	3.15	105	30	230

グ反射を観測できなかった理由として考えること ができる。

通常 Si から SiO₂ が成長する際には,ボンド長 から約2.2倍の体積膨張を伴うと考えられている。 擬クリストバライト構造は,面内方向には基板と 整合しているので,法線方向への膨張がそのまま 体積膨張となる。我々の結果では,擬クリストバ ライトの法線方向の格子定数は,シリコンの格子 定数 (5.43 Å)の2.08~2.23倍となった。この値 は,通常考えられている体積膨張率にほぼ等し い。

2.5 酸化条件による変化

前節までは、代表的な例として CZ, p 型基板 で、DryO₂ 熱酸化した例について述べた。現段 階では系統的な測定までは行っていないので、定 量的なことは言えないが、CZ, FZ, p 型, n 型, DryO₂, WetO₂ 酸化、酸化温度等を変えても基本 的には同様の結果が得られている。また、酸化後 に窒素雰囲気中で950°Cで1時間のアニール処理 をしても、ピーク位置と強度に僅かな変化は見ら れたが基本的な特徴は変わっていない。この様な ことから,我々が観測した extra peak は特別な 試料においてのみ観測されるものではなく,通常 の熱酸化膜で一般的に観測される安定な構造によ るものだと考えている。

3. $SiO_2/Si(111)$

3.1 $SiO_2/Si(111)$ 4° off

(001) 面以外の方位の基板上の熱酸化膜につい ても extra peak が観測されるかどうかを調べて みる必要がある。そこで, SiO₂/Si(111) 4° off に ついて調べてみた13)。用いた基板は、表面が111 格子面から112方向へ約4°傾いている。その結 果,111から延びる CTR 散乱の低角側のほぼ 0.44, 0.44, 0.52の位置に extra peak を観測する ことができた。111ブラッグ点周りの回折パター ンを図7に示す。また、その逆空間上の位置を模 式的に図8に示す。基板表面が111の結晶面より 112方向へ傾いているのと共に CTR 散乱も傾斜 している。興味深いことに, extra peak は傾斜 した CTR 散乱上にあることがわかる。図9に extra peak 近傍の強度分布を示す。(001) 面の時 と同様に膜厚の逆数に対応した周期を持つラウエ 関数的強度分布を持っていることがわかる。そこ で,この様な extra peak についても酸化膜中に 基板とエピタキシャルな結晶相を考えることによ って説明することができるかどうか確かめた。ま ず,酸化膜中の結晶相の構造を図10に示す様に仮 定した。ここでは(001)面と同様に、酸化膜の構 造は面内方向には基板と整合性を保ったままで, 法線方向には約2倍に延び,シリコン原子とシ リコン原子の間に酸素原子が入った構造になって いる。この構造を規則的なステップとテラスによ って傾けた基板 Si 表面上に単純に積んだのが図11 (a)である。酸化膜からの寄与を強調するために, 酸化膜全体を結晶相としている。(a)をフーリエ 変換して回折パターンを計算したものが(b)であ る。基板シリコン結晶の000,111ブラッグ点から

Figure 7. Oscillation photograph for the $SiO_2/Si(111)$ 4° off sample of 860 Å using an imaging-plate detector. The large spot denoted 111 is the 111 Bragg point of the Si substrate; the sharp streak emerging from it is the CTR scattering. The position of the direct spot of the incident beam is indicated 000. The extra peak is located just on the CTR scattering from the 111 Bragg point.

Figure 8. Schematic representation in reciprocal space around the 000, 111, and $11\overline{1}$ Bragg points of SiO₂/Si(111) 4° off sample.

Figure 9. The intensity profile of the CTR scattering around the extra peak for the $SiO_2/Si(111) 4^\circ$ off sample.

延びている CTR 散乱が基板表面法線方向に傾い ていることがわかる。また,111ブラッグ点から 低角側へ延びる CTR 散乱上に,実験結果と同じ ように extra peak を再現できていることがわか る。酸化膜中結晶相が基板と無関係に酸化膜中に 存在していたら extra peak の位置は基板表面の 僅かな傾きとは関係なく変わらないはずである。 ところが, extra peak は傾いた CTR 散乱上に観 測された。これは,酸化膜中結晶相が基板とエピ タキシャルな関係を保ち,基板の傾きを忠実に反 映していることを示している。

Figure 10. A possible structural model for the crystalline SiO_2 in the oxide layer on the Si(111) surface.

Figure 11. (a) Schematic illustration of the structural model for the $SiO_2/Si(111)$ off sample. The symbols \oplus and \bigcirc represent Si and O atoms, respectively. (b) Diffraction pattern obtained by a Fourier transform of the model in (a). Two peaks are produced on the CTR scattering elongated from the 111 Bragg point and on the specular reflection from the 000 point.

図11(b)においては,000から延びる CTR 散乱 上にも extra peak が現れている。これは実験結 果と一致しない。そこで,基板と酸化膜の界面構 造として図12(a)に示すモデルを採用してみた。 この界面構造モデルは、ミスフィット率がかなり

Figure 12. (a) Schematic illustration of the modified structural model for the $SiO_2/Si(111)$ off sample. The symbols • and \bigcirc represent Si and O atoms, respectively. (b) Diffraction pattern obtained by a Fourier transform of the model in (a). A peak is reproduced on the CTR scattering elongated from the 111 Bragg point, while no peak exists on the specular reflection from the 000 point.

違うものの, GaAlAs on GaAs (001)等の微斜面 上へのヘテロエピタキシャル成長で考えられてい るものと同じものである^{17,18)}。(b)に(a)をフーリ 工変換して計算された回折パターンを示す。図11 (b)と同様に extra peak が111ブラッグ点から延 びる CTR 散乱の低角側に再現されていることが わかる。ところが,000から延びる CTR 散乱上 には図11(b)で見られた extra peak は現れていな い。これは実験結果と非常に良い一致である。

Si(111) 4° off 上の酸化膜については,111から 延びる CTR 散乱の低角側にも extra peak を観 測することができた。その位置は,0.74,0.74, 1.22である(図8)。また,このpeak 近傍の強度 分布を図13に示す。今までと同様にラウエ関数的 な強度分布をしており,その周期は膜厚の逆数に 対応している。したがって,このpeak も酸化膜 中の結晶相のブラッグ反射と考えることができ る。111ブラッグ点の低角側に観測された extra peak は,111ブラッグ点の低角側に観測された extra peak は,111ブラッグ点の低角側に観測された extra peak と同様に,図12(a)のモデルによって ほぼ再現することができる。(その位置に僅かな 違いがみられたが,図12(a)の格子を少しひずま

Figure 13. The intensity profile of the CTR scattering around the extra peak on the CTR scattering from the $11\overline{1}$ Bragg point of SiO₂/Si(111) 4° off sample.

せることによって2つの extra peak を同時に説 明することができる。)

3.2 $SiO_2/Si(111)$ just

SiO₂/Si(111) just についても extra peak の観 測を試みた。その結果を図14に示す。図7の SiO₂/Si(111) 4° off の場合とは異なり, extra peak は非常にブロードな弱い散乱として観測さ れている。このことも,酸化膜中の結晶相が基板 とエピタキシャルな関係を保っていると考えるこ とによって次の様に説明することができる。すな わち,通常,SiO₂/Si界面にはラフネスが存在す る。just 基板のときは、ステップの向き、テラス の大きさ等には平均的な規則性は存在しない。 (off 基板では、平均のステップの向きは表面が傾 いている方向で,平均のテラスの大きさは off 角 で決まる。)このとき、それぞれのテラス上の結 晶相が基板とエピタキシャルな関係を保っていれ ば, 隣あったテラスからの散乱 X 線は, 0.5, 0.5, 0.5近傍で約半波長ずれることになり互いに弱め 合う。また、不規則に並んだステップにより結晶 相はモザイク的になり、それからの散乱は広がり を持つ。

4. $SiO_2/Si(110)$

Si(110)上の熱酸化膜についても同様な extra

Figure 14. Oscillation photograph for the sample of $SiO_2/Si(111)$ just. The extra peak is observed on the CTR scattering between the 000 and 111 Bragg points, while the peak is broader than that of the $SiO_2/Si(111)$ 4° off sample. The spot observed on the higher angle side of the extra peak is due to the higher harmonics of the incident beam.

Figure 15. Oscillation photograph taken around the 111 Bragg point from the $SiO_2/Si(110)$ sample using an imaging plate detector.

peak が観測されている。111ブラッグ点周りの 回折パターンを図15に示す。また,その extra peak 近傍の強度分布を図16に示す。001,111面 の時と同様に, extra peak は CTR 散乱上にあ り,膜厚の逆数に対応した周期を持つラウエ関数 的な強度分布を持っていることがわかる。その逆 空間上の位置は,0.45,0.45,1である(図17)。 そこで,酸化膜中の結晶相の構造として,001, 111面と同様に,シリコン原子とシリコン原子の 間に酸素原子が入り,法線方向には約2倍に延 び,面内方向にはそのままの構造を考える(図 18)。この構造を用いて,111ブラッグ点周りの 回折パターンを計算した結果が図19である。実験 結果と同じ位置に extra peak が再現されている。

5. 問題点

(001), (111), (110) 面上の酸化膜について, 酸化膜中の結晶相からのブラッグ反射と考えられ る extra peak について見てきた。いずれの場合 も,シリコン原子とシリコン原子の間に酸素原子

Figure 16. The intensity profile of the CTR scattering around the extra peak for the $SiO_2/Si(110)$ sample.

Figure 17. Schematic representation in reciprocal space around the 111 Bragg point of $SiO_2/Si(110)$ sample.

が入り,面内には基板と整合しており,法線方向 には基板の格子に対して約2倍に延びた構造を 考えることにより, extra peakの位置を説明す ることができた。しかし,そのボンド長,ボンド 間角度を見てみると,Si-Oの長さは1.2~2.4 Å, O-Si-Oの角度は66~125度の範囲でばらついて いる。バルクSiO2は,温度,圧力によりクォー ツ,クリストバライト,トリジマイト,コーサイ トなどいろいろな結晶構造をとるが,Si-Oの長

異なる図6,10,18,の様な構造でも安定に存在 するのであろうか? 今後,理論的な裏付けが必 要であろう。

数百Å以上の微結晶が10%近い割合で存在す れば、透過電子線回折において、それらからの回 折スポットが観測されなければならない。しか し、今までにそのような報告もないし、我々も試 みてはみたが観測することはできなかった。 (TEM で界面遷移相における結晶相からの回折 スポットを測定した報告は幾つかあるが、そのど れも今回示した構造とは異なっている。)同じ回 折法でありながら,X線では回折スポットが見 えて電子線では見えない。電子線回折では試料を 薄くしなければならないが、その加工中に微結晶 が崩れてしまうと考えられないこともない。しか し、今のところはっきりとした原因はわかってい ない。

最近,X線光電子分光法,電子エネルギー損 失分光法などにより,酸化の初期過程で,layer by layer で酸化が起こるという報告がある^{19,20)}。 また,酸化前の基板のステップが,酸化後の酸化 膜表面,希フッ酸でエッチング中の酸化膜表面, さらに、酸化膜除去後の基板表面にも同じように そのまま残されているという原子間力顕微鏡の報 告もある^{21,22)}。また,最近になり Si 表面の原子 ステップは酸化後も全く同じ場所に存在すること が走査型 REM で観測されている²³⁾。これらの結 果は、従来の界面近傍を除けばアモルファス構造 であるというモデルでは理解しにくいように思わ れ、何らかの結晶相の存在を示唆しているのかも しれない。しかし,我々のモデルでも酸化膜は結 晶相とアモルファス相が混在しており、この様な モデルでこれらの結果を説明できるかどうかは明 らかではない。

これらの問題を考慮すると、微結晶が基板とエ ピタキシャルな関係を保ちながら,酸化膜中に存 在しているというモデルよりも、酸化膜全体が結 晶性の悪い結晶相で、各原子が格子点からランダ

Figure 18. A possible structural model for the crystalline SiO_2 in the oxide layer on the Si(110) surface.

Figure 19. Diffraction pattern obtained by a Fourier transform. The extra peak is reproduced on the CTR scattering from the 111 Bragg point.

さ, O-Si-Oの角度はそれぞれ1.52~1.69Å,

109.18度前後である。シリコン酸化膜は数百Å

000

以下という極薄膜であり、その下側はシリコン結 晶で支えられているという特殊な環境にある。こ の様な環境下においては、バルク SiO2 と大きく

ムにかなり変位しているという構造モデルを考え た方が妥当かもしれない。extra peakの面内の 幅が狭く、法線方向には膜厚の逆数に対応した周 期を持つラウエ関数的な強度分布を持ちながら, extra peak の強度は充分弱くなる様なモデルと いうことで提案されたのが微結晶モデルである。 しかし, 平均の格子点は, 図6, 10, 18に示した 構造をとるが、個々の原子は、その格子点からラ ンダムに変位しているという構造でもextra peak のプロファイルを説明できるように思われ る。この場合、微結晶モデルにおける結晶の量の 分布は、結晶相の結晶性の変化と置き換えて見る ことができる。界面で結晶相が多く、界面から離 れるにしたがって減少するという結果は、界面で は比較的結晶性が良く、界面から離れるにしたが って結晶性が悪くなるととることができる。界面 で約10%の微結晶が存在するということは、静 的なデバイワーラー因子として見積もると、二乗 平均として原子は1.2 Å ほど格子点からずれてい ることになる。また、このようなモデルならば、 狭い領域で構造を見ればアモルファス状なので電 子線回折で見えないことも説明できそうである。 いずれにせよ,現在我々の持っている X線のデ ータだけでは、どちらが妥当かを判断することは できず、さらに研究データの蓄積が必要である。

6. 謝辞

ここで述べた内容は,名古屋大学工学部応用物 理学科の原田研究室(当時)で得られた数年前の 成果と最近我々の研究室で得られた結果をまとめ たものである。名古屋大学のスタッフであり(当 時),今でも良き相談相手である原田仁平名誉教 授(現理学電機),高橋 功助教授(現関西学院 大学理学部)及び,この研究に関わった学生諸君 に深く感謝致します。本研究で用いられた試料の 多くは,多数の共同研究者によって提供して頂い たものである。ここに感謝の意を示します。ま た,本研究の放射光を用いた実験は,高エネルギ 一物理学研究所放射光実験施設の共同利用において行われたものである。なお、本研究の一部は、
文部省の科学研究費ならびに日本学術振興会平成
7年度産学共同研究支援事業の研究助成による成果である。

参考文献

- 1) F. Rochet, M. Froment, C. D'Anterroches, H. Roulet and G. Dufour: Phil. Mag. **B59**, 339 (1989).
- 2) A. Ourmazd, D. W. Tylor, J. A. Rentschler and J. Bevk: Phys. Rev. Lett. **59**, 213 (1987).
- P. H. Fuoss, L. J. Norton, S. Brennan and A. Fischer-Colbrie: Phys. Rev. Lett. 60, 600 (1988).
- M. Hane, Y. Miyamoto and A. Oshiyama: Phys. Rev. B41, 12637 (1990).
- H. Akatsu, Y. Sumi and I. Ohdomari: Phys Rev. B44(4), 1616 (1991).
- 6) I. K. Robinson: Phys. Rev. **B33**(6), 3830 (1986).
- E. Vlieg, J. F. Van Der Veen, S. J. Gurman, C. Norris and J. E. Macdonald: Surf. Sci. 210, 301 (1989).
- Y. Iida, T. Shimura, J. Harada, S. Samata and Y. Matsushita: Surf. Sci. 258, 235 (1991).
- I. Takahashi, T. Shimura and J. Harada: J. Phys. Condens. Matt. 5, 6525 (1993).
- J. Harada, Y. Iida, T. Shimura, S. Samata and Y. Matsushita: Proc. Symp. on Advanced Science and Technology of Silicon Materials, Kona, Hawaii, 309 (1991).
- I. Takahashi, K. Nakano, J. Harada, T. Shimura and M. Umeno: Extended Abstracts of International Conference on Solid State Devices and Materials, 615, (1993).
- I. Takahashi, K. Nakano, J. Harada, T. Shimura and M. Umeno: Surf. Sci. Lett. 315, L1021 (1994).
- 13) T. Shimura, H. Misaki, M. Umeno, I. Takahashi and J. Harada: J. Cryst. Growth **166**, 786 (1996).
- 14) T. Shimura, I. Takahashi, J. Narada and M. Umeno: *The Physics and Chemistry of SiO₂ and the Si-SiO₂ Interface 3*, (The Electrochemical Society, Pennington, NJ) 456 (1996).
- 15) T. Shimura, H. Sensui and M. Umeno: Proceedings of the 2nd International Symposium on Advanced Science and Technology of Silicon Materials, Kona, Hawaii, 371, (1996).
- T. Hattori, T. Igarashi, M. Ohi and H. Yamaguchi: Jpn. J. Appl. Phys. 28, L1436 (1989).
- 17) H. Nagai: J. Appl. Phys. 45, 3789 (1974).
- P. Auvray, M. Baudet and A. Regreny: J. Cryst. Growth 95, 288 (1989).
- K. Ohishi and T. Hattori: Jpn. J. Appl. Phys. 33, L675 (1994).
- 20) H. Ikeda, Y. Yamada, K. Hotta, T. Yamada, S.

Zaima and Y. Yasuda: Jpn. J. Appl. Phys. 34, 2191 (1995).

- M. Suzuki, Y. Homma, Y. Kudoh and N. Yabumoto: Jpn. J. Appl. Phys. 32, 1419 (1993).
- 22) M. Fukuda, T. Yamazaki, S. Miyazaki and M.

Hirose: Internl. Conf. on Advanced Microelectronic Devices and Processing, Sendai, 355 (1994).

23) H. Watanabe, K. Fujita and M. Ichikawa: Presented at '97 JRCAT International Sympo. on Atom Technology, Tokyo, Jan. 1997.

11150

CTR (Crystal Truncation Rod) 散乱

結晶の周期性がその表面で突然途切れてしまうこと によって現れる散乱。逆空間において各ブラッグ点か ら結晶表面に垂直方向に延びる棒状の散乱として観測 される。一般にブラッグ点から離れるに従って強度が 減衰するが,その減衰の程度から結晶表面の粗さを原 子スケールで見積もることができる。また,ブラッグ 点の高角側と低角側の強度を比較することにより結晶 表面での格子緩和の情報を得ることができる。

ラウエ関数

X線の運動学的回折理論において,回折斑点の位 置や大きさと結晶の周期と大きさの関係を表す関数。 主極大と副極大からなり副極大の半価幅は主極大の半 分である。結晶が十分大きい時,主極大だけが鋭いピ ークとなりブラッグ反射として観測される。この時, 副極大は主極大に比べ十分小さく無視することができ る。主極大の位置から結晶の周期を得ることができ, また,その半価幅は結晶の大きさの逆数に対応してお り,その値から結晶の大きさを見積もることもでき る。